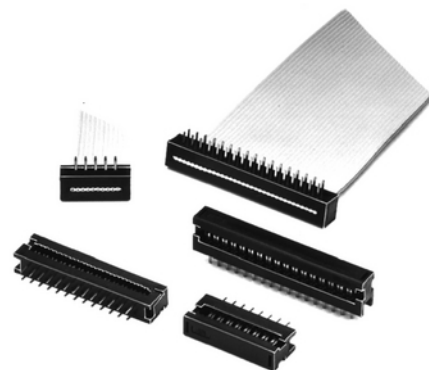


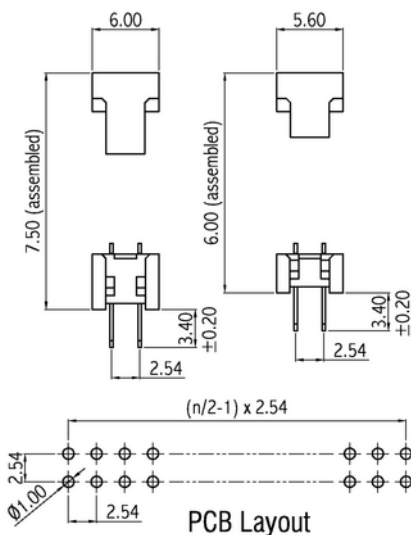
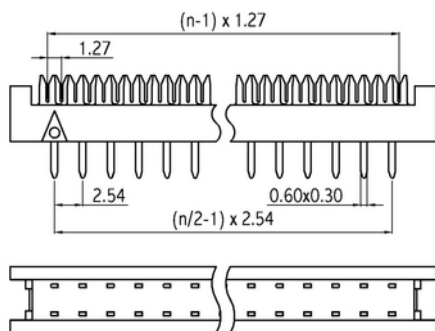
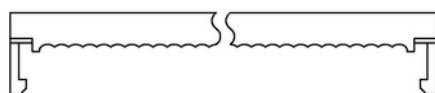
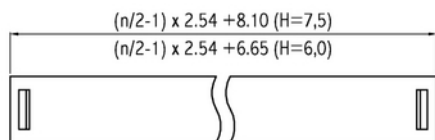
IDC Leiterplattenverbinder RM 2,54mm - BH 7,5 / 6,0mm **IDC Printed Circuit Connectors, 2.54mm Pitch - 7.5mm / 6.0mm Profiles**

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series

140

Contacts*

64

08/10/14/16/18/
 20/22/24/26/28/
 30/34/40/50/
 60/64

Plating*

60

50 Verzinkt (Standard)
 Tin plated (Standard)
 60 Sel. Au/Sn (Standard)
 Duplex Plating (Standard)
 00 Vergoldet (auf Anfrage)
 Gold plated (on request)

Height*

7,5

7,5 H=7,50 B=6,00mm
 6 H=6,00 B=5,60mm

Colour (Optional)

6

6 Grau (Standard: Schwarz)
 Grey (Standard: Black)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
 FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
 WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:

